Ì

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-061432

(43) Date of publication of application: 04.03.1994

(51)Int.CI.

H01L 27/06 H01L 29/784 H03K 17/08

(21)Application number: 04-231307

(71)Applicant: NIPPONDENSO CO LTD

ANDEN KK

(22)Date of filing:

06.08.1992

(72)Inventor: AZEYANAGI SUSUMU

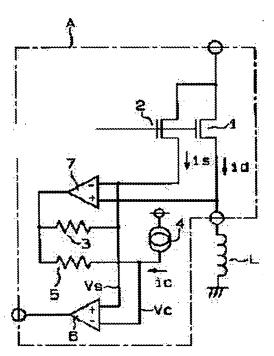
ISHIKAWA FUKUO ISHIDA TOSHIO IKEMOTO HIDEYUKI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the cost of the device and to accurately detect an electric current without being affected by an ambient temperature.

CONSTITUTION: A power FET 1 which supplies an electric current to an external load L and a sense FET 2 which detects a supplied electric current are formed on the same chip A, and, in addition, a detection resistance element 3, a constant surrent source 4, a reference resistor element 5 and a comparator element 6 are formed on the chip A. Since the mutual relative accuracy of the detection resistor element 3 and the reference resistor element 5 which have been formed on the same chip is good, the same voltage is generated with reference to the same electric current. The resistance value of both resistor elements is changed when an awbient temperature is changed. However, their temperature characteristic is the same, a voltage change due to a change in the resistance value is offset by the comparator element 6, and a comparison result is not



affected. Thereby, an electric current can be detected accurately.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.05.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3313773

[Date of registration]

31.05.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頗公開香号

特開平6-61432

(43)公開日 平成6年(1994)3月4日

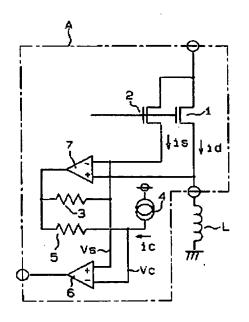
(51) Int.CL ⁵ H 0 1 L		線別記号	庁内整理番号	FI			技術	表示图所
H03K		С	9184-5 J 9170-4M 7377-4M		29/ 78		2 F 1 E 求項の数1(4	全 3 頁)
(21)出期吞号		特数平4-231307	(71)出題人	(00094280 日本電影技式会社				
〈22〉出頭日		平成 4 年(1992) 8 /	(71)出頭人	3900018 アンデ:	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番組 390001812 アンダン株式会社 愛知県安城市部目町井山3番組			
				(72)発明者	畔柳 🎍	售 约谷市昭和町	ガロ3 各地	日本電
				(72)発明者		叫谷市昭和町	1丁目1番鮑	日本電
				(74)代理人	弁理士	伊藤 求馬		頁に絞く

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要约】

【目的】 コスト低減及び、雰囲気進度に影響されない 正確な電流検出を供せて実現する。

【構成】 外部負荷しへ電流を供給するパワーFET1 と供給電流を検出するセンスFET2が同一チップA上 に形成され、さらに検出抵抗素子3. 定電流源4. 基準 抵抗素子5 およびコンパレータ素子6 が上記チップA上 に形成される。同一チップ上に形成した検出抵抗素子3 と蓄単抵抗策子5は互いの相対精度が良いから、同一電 流に対して同一の電圧を発生する。また、雰囲気温度の 変化に伴い両抵抗素子の抵抗値は変化するが、温度特性 が同一であるから、抵抗値変化に伴う電圧変化はコンパ レータ素子6で相殺され、比較結果には影響しない。か くして、正確な電流検出が可能である。



7

(2)

【特許請求の範囲】

【開來項!】 外部負荷へ電流を供給する電流供給素子と、供給電流に比例した検出電流を生じる電流検出素子と、使出電流をこれに応じた検出電圧に変換する検出抵抗素子と、定電流源と、定電流源からの定電流を一定の基準電圧に変換する基準抵抗素子と、上記検出電圧と基準電圧を比較して比較結果を出力するコンパレータ素子とも同一半導体チップ上に形成してなる半導体装置。

【急期の禁細な影明】

100011

【虚業上の利用分野】本発明はパワーMOSFET(以下パワーFETという)等の電流供給素子と、これの供給電流を検出する電流検出素子を一体に形成した半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】かかる半導体装置の素子構成の一例を図 2に示す。図において、半導体チップA上には外部の負 前しに電流を供給するパワーFET1が形成されており、酸パワーFET1には供給電流idに比例した検出 電流isを出力するセンスMOSFET2(以下センス FETという)が一体に形成されている。この検出電流 isは、チップA上に形成したオペアンプ7の入出力場 子間に接続された外付けの検出抵抗3に流れ、ここで検 出電圧Vェに変換されて登動地幅回路7に入力した後、 コンパレータ6で基準電圧Vcと比較される。

【0003】しかして、負荷短絡等により供給電流・d が過大になると検出電圧Vsが基準電圧Vcを越え、コンパレータ6より電流検出信号が発せられて電影連筋等 のパワーFETを保護する処置が採られる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来装置においては、検出抵抗3をチップA外に設けている。これはチップA内に形成する拡散抵抗は、絶対錯度が出す(誤避は通常±20%程度)、温度特性も悪いため、同一検出発達に対して報流検出電圧がバラつき、一定の基準電圧に対して電流検出電号発生のスレッショールドがチップ間でバラつき、あるいは耳間気温度によって変動するという問題が生じるからである。

【0005】そして、検出抵抗3をチップA外に設けた上記様式によると、この抵抗3両端に関れる検出電圧Vsを基準電圧Vcと同じアースレベルにするための作動 増幅回路7を設ける等の必要があり、回路構造が接続化するとともに、同一半導体チップA上に全ての回路を形成していないため、コストアップが避けられないという問題がある。

【9996】本発明はかかる課題を解決するもので、コスト低減と正確な電流検出を併せて実現した半導体接置を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体チップ 50 換される。また 定電液源4からの定電流!cは基度抵

上に形成される抵抗素子は絶対特度は悪いが、同一チップ上の複数の抵抗素子間の相対特度は良く、かつ同一の 温度特性を有することに注目してなされたもので、その 構成を設明すると、半導体鉄置は、外部負荷しへ電流を供給する電流供給素子1と、供給電流i a に比例した検 出電流 i s を 生じる電流検出素子2と、検出電流 i s を これに応じた検出電圧Vs に変換する検出抵抗素子3と、定電流源4からの定電流 i c を 一定 の基準電圧Vc に変換する基準抵抗素子5と、上記検出 電圧Vs と基準電圧Vc を比較して比較結果を電流検出 信号として出力するコンパレータ素子6とを同一半導体チップA上に形成してなるものである。

[8000]

【作用】上記様成において、電流検出素子2より出力された検出電流isは検出低抗素子3に流れて検出電圧Vsに交換される。一方、基準抵抗素子5では定電流icを変換して基準電圧Vcを作成し、この基準電圧Vcと上記検出電圧Vsがコンパレータ素子6にて比較されて、電流検出信号が出力される。

5 【0009】周ーチップA上に形成した検出抵抗素子3と蓄準抵抗素子5は互いの相対特度が良いから、周一電流に対して同一の電圧を発生する。また、雰囲気温度の変化に伴い両抵抗素子3、5の抵抗値は変化するが、温度特性が同一であるから、抵抗値変化に伴う電圧変化はコンパレータ素子6で相殺され、比較結果には影響しない。かくして、正確な電流検出が可能である。

【0010】本祭明では全ての回路素子が間一の半導体 チップA上に形成されるから、製造コストの大幅な低減 が可能である。

30 [0011]

【実施例】図1には本発明の半導体鉄圏の構成を示す。 半導体チップA上には発流供給素子としてのパワードE T1が形成され、図略の制御回路より入力するゲート億 号により外部負荷しへの供給電流を副御する。上記パワードET1のドレインより分岐して、ゲートを共通にする電流検出素子としてのセンスドET2が形成され、該センスドET2は供給電流idに比例した揺く小さい (例えば400μA/A程度) 検出電流を生じる。

【0013】上記オペアンブ7の出力端子には基準抵抗 第子5の一鑑が接続され、該基準抵抗第子5は上記検出 抵抗第子3と同一形状で拡散形成してある。基準抵抗第 子5の他値は定電流線4に接続されている。

【①①14】センスFET2からの領出電流。s は検出 抵抗素子3に流入してこれに比例した検出電圧V s に変 強される。また、定案を増えからの定策を、c は基準抵

特開平6-61432

抗素子5に流入して一定の基準電圧Vcに変換される。 これら検出電圧Vsと基準電圧Vcはオペアンプアの出 力端子電位を共通電位とし、コンパレータ素子6に入力 してとこで大小が比較され、その比較独早が2個の電流 検出償号として出力される。

【0015】かかる構造において、検出抵抗素子3と基準抵抗素子5は同一形状に拡散形成され、その抵抗値の相対領度は±1%程度と極めて良いから、両者の抵抗値の差は振く小さい。また、両抵抗素子3、5は温度特性も殆ど同じであるから、雰囲気温度が変化しても抵抗値 19の差が大きくなることはない。

【0016】しかして、雰囲気温度が変化しても、検出 電流isが定電流:cに等しければ必ず検出電圧Vsは 基準電圧Vcに等しくなり、供給電流idが予め定められた値に建して検出電流isが定電流icを越えると確 実に電池検出信号が出力される。

[0017]

【発明の効果】以上の如く、本発明の半導体装置によれ米

* は、電流保給素子による供給電流を電圧に変換する抵抗 素子、及び電流検出素子による検出電流を電圧に変換す る抵抗素子の相対特度に着目し、これらの素子を一体の 半郷体チップ内に形成したため、各素子の相対構度の点 から確実な電流検出が可能であると共に、コスト低減が 可能である。

【図面の簡単な説明】

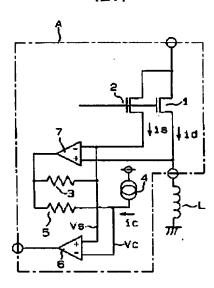
【図1】本発明の半導体装置の回路図である。

【図2】従来の半導体装置の回路図である。

g 【符号の説明】

- 1 パワーMOSFET (電流供給索子)
- 2 センスMOSFET (電流検出素子)
- 3 検出抵抗素子
- 4 定盘液源
- 5 基準抵抗禁干
- 6 コンパレータ素子
- A 半導体チップ
- L 外部負荷

【図1】



[曜2]

フロントページの続き

(72) 発明者 石田 俊男

愛知県安城市篠戸町井山3番地 アンデン 株式会社内 (72)発明者 池本 秀行

愛知県安城市篠巨町井山3香地 アンデン 株式会社内